

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性 资金占用	资金占用方名 称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年期初 占用资金余 额	2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2024 年度占 用资金的利 息（如有）	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小计	-	-	-							-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及 其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资	资金往来方名	往来方与	上市公司核	2024 年期初	2024 年度往	2024 年度往	2024 年度偿	2024 年期末往来	往来形成原	往来性质

金往来	称	上市公司的 关联关 系	算的会计科 目	往来资金余 额	来累计发生 金额（不含 利息）	来资金的利 息（如有）	还累计发生 金额	资金余额	因	（经营性往 来、非经营 性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
上市公司的子 公司及其附属 企业	扬州杰利半导 体有限公司	子公司	其他应收款		49.40		49.40		代垫费用	非经营性往 来
	扬州杰冠微电 子有限公司	子公司	其他应收款	2.45	140.00		142.45		资金拆借、 代垫费用	非经营性往 来
	江苏扬杰半导 体有限公司	子公司	其他应收款	4,296.55	9,769.00		8,460.66	5,604.89	资金拆借	非经营性往 来
	深圳市美微科 半导体有限公 司	子公司	其他应收款	105.67	110.52		105.67	110.52	代垫费用	非经营性往 来
	成都青洋电子 材料有限公司	子公司	其他应收款	28.24	1,611.62	9.61	1,628.24	21.23	代垫费用	非经营性往 来
	宜兴杰芯半导 体有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	758.15	15.50	2,773.65		资金拆借	非经营性往 来
	湖南杰楚微半 导体科技有限 公司	子公司	其他应收款	0.04	5,400.00		0.11	5,399.93	资金拆借、 代垫费用	非经营性往 来
	扬州杰嘉电子 材料有限公司	子公司	其他应收款		9.29		0.00	9.29	代垫费用	非经营性往 来
	上海芯扬杰电 子有限公司	子公司	其他应收款		0.83		0.00	0.83	代垫费用	非经营性往 来
	无锡杰矽微半 导体技术有限	子公司	其他应收款	0.47	0.76		0.47	0.76	代垫费用	非经营性往 来

	公司									
	泗洪红芯半导体有限公司	子公司	其他应收款	0.46			0.46		代垫费用	非经营性往来
	四川雅吉芯电子科技有限公司	子公司	其他应收款	36.56			36.56		资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	6,470.44	17,849.57	25.11	13,197.67	11,147.45		

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人（会计主管人员）：余静